

Rework-Spitze RxP Serie Tunnel, SOIC-8 - Oki RFP-DL2

Artikel-Nr. WL24743**Hersteller Oki**

Rework-Spitze der RxP Serie mit Spitzenform Tunnel für SMD-Rework an den Oki MFR-1100 und MFR-2200 Systemen, SOIC-8. Die SmartHeat Technik hält die Spitzentemperatur ohne externe Kalibrierung.

Kein Produktbild

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**

Gewicht **0.1 kg**

Ursprungsland **Vereinigte Staaten**

Zolltarifnummer **85159080900**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Für SMD-Rework an den Oki MFR-Systemen liefert diese Rework-Spitze der RxP Serie eine Tunnel-Geometrie für SOIC-8 und überträgt die Wärme präzise auf Bauteil und Pad.

VORTEILE

- Geometrie für SMD-Rework: Tunnel
- Geeignet für die Systeme Oki MFR-1100 und MFR-2200
- SmartHeat Technik hält die Spitzentemperatur ohne externe Kalibrierung
- Passendes Handstück: MFR-H1-SC

ANWENDUNGEN

SMD-Rework, Aus- und Einlöten von Bauteilen sowie Korrekturarbeiten an bestückten Leiterplatten in Elektronikfertigung und Reparatur.

KOMPATIBILITÄT

Passend für den LötKolben MFR-H1-SC der Oki MFR-Serie. ESD-gerecht für den Einsatz an EPA-Arbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1, RoHS-konform.